

2023年半导体所拟许可专利情况公示（二）

公示时间：2023年6月14日至2023年6月28日 联系人：曹永胜 邮箱：yscao@semi.ac.cn 电话：82304880

序号	专利名称	发明人	专利号	所属研究组	研究组负责人	许可形式	拟许可的公司	拟许可金额（万元）
1	基于 FPGA 的可配置浮点向量范数求解 IP 核	乔瑞秀; 鲁华祥; 陈刚	ZL.2015108356 35.8	半导体神经网络与智能计算系统研究组	鲁华祥	普通许可（5年）	上海翼华科技有限公司	30